

広島県

入場無料

高度組込みソフトウェア 人材育成セミナー

自動車の電装部品をはじめ用途が急拡大している組込みソフト・部品の開発の現状や将来展望などをパナソニック株式会社の最前線の技術者である吉村宏之氏と、組込みソフトウェアの第一人者である広島市立大学の大場充教授に語ってもらいます。

開催日時：平成22年3月11日(木)
13:30～16:00

開催場所：メルパルク広島 6F 安芸の間
【広島市中区基町6-36 TEL082-222-8501】

定員：70名(申込順となりますので、お早めにお申込みください)

13:30 開会

13:40～ 基調講演「仮題：組込み技術の課題と展望」
講師 パナソニック(株) システムエンジニアリングセンター
ソフトウェア技術推進室長 吉村 宏之 氏

15:00～ 講演「仮題：広島における組込み研修と産業の展望」
講師 広島市立大学 情報科学部 教授 大場 充 氏

16:00 閉会

お問い合わせ先



株式
会社

広島ソフトウェアセンター

〒733-0834 広島市西区草津新町一丁目21-35 広島ミクスビル
TEL 082-278-8877 FAX 082-278-8878
URL <http://www.h-sc.co.jp> E-mail hsc@h-sc.co.jp

(株)広島ソフトウェアセンター
研修部 行

FAX:082-278-8878

広島県高度組込みソフトウェア人材育成セミナー(3/11開催) 参加申込書

平成22年 月 日

貴社名			
貴社住所	〒		
	TEL		FAX
参加者	所属部署		フリガナ
	Eメール		
参加者	所属部署		フリガナ
	Eメール		
参加者	所属部署		フリガナ
	Eメール		
参加者	所属部署		フリガナ
	Eメール		
参加者	所属部署		フリガナ
	Eメール		

お申込の研修を何によって知られましたか

郵送DM 電子メールでのご案内 FAXでのご案内 当社のホームページ

貴社内の方の紹介() 他社の方からのご紹介()

その他()

ご記入いただきました情報は、右記のみの目的に使用いたします。(参加者の確認、弊社主催の研修案内)